# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2000044683

PUBLICATION DATE

15-02-00

APPLICATION DATE

29-07-98

APPLICATION NUMBER

10213821

APPLICANT: NISSAN CHEM IND LTD;

INVENTOR: TAI HIROYOSHI;

INT.CL.

: C08G 73/10 C07C211/54 C08G 73/02

TITLE

DIAMINE HAVING OLIGO-ANILINE

**UNIT AND POLYIMIDE** 

ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a diamine capable of obtaining a polyimide precursor or a vernish of the polyimide having a high solubility and excellent in coating property and a solution stability as the solution, from which a uniform polyimide coating film having a high heat resistance is obtained, and as a raw material of a polyimide capable of forming a polyimide film having low resistance and high purity.

> SOLUTION: This polyimide is obtained by reacting a diaminobenzene compound expressed by the formula [R1 to R8 are each independently hydrogen atom, an alkyl group, an alkoxy group, sulfo group, a cyclohexyl group which may have a substituting group, biphenyl group, bicyclohexyl group or a phenylcyclohexyl group; (n) is an integer of 3-1,000], a diaminobenzene compound in which its salt is formed with a lewis acid and a diamine containing at least 1 mole % diaminobenzene expressed by the formula with a tetracarboxylic acid and its derivative to form a polyimide precursor, and performing a ring closure reaction of the same or forming a salt of the diamino residue in the polyimide with an acid.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-44683 (P2000-44683A)

(43)公開日 平成12年2月15日(2000, 2, 15)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	裁別部号	F I	テーマコード(参考)
C 0 8 G 73/10		C 0 8 G 73/10	4 H Ú Ú 6
C 0 7 C 211/54		C 0 7 C 211/54	4 J 0 4 3
C 0 8 G 73/02		C 0 8 G 73/02	

療衣護化 主護化 連発頂の粉10 ハエ (4 0 百)

		台江阳水	木間水 間水項の数10 OL (主 9 貝)	
(21)出顧番号	特顯平10-213821	(71)出願人	000003986	
(22) 出版日	平成10年7月29日(1998.7.29)		日産化学工業株式会社 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1	
		(72) 発明者	古性 均 千葉県船桶市坪井町722番地1 日産化学	
			工業株式会社中央研究所内	
		(72)発明者	袋 裕善 千葉県船橋市坪井町722番地1 日産化学	
			工業株式会社中央研究所内	
			最終頁に続く	

# (54) 【発明の名称】 オリゴアニリンユニットを有するジアミン及びポリイミド

### (57)【要約】

【課題】 溶液としては溶解性が高く塗布性、溶液 安定性に優れたポリイミド前駆体又はポリイミドのワニ スが得られ、またそれから得られるポリイミド塗膜が、 均一で耐熱性が高く、且つ低抵抗で高純度なポリイミド 膜となるポリイミドの原料である新規なジアミンの提供 にある。

【解決手段】 一般式(1)で表されるジアミノベンゼ ン化合物及び該ジアミノベンゼン化合物がルイス酸と塩 を形成しているジアミノベンゼン化合物および一般式 (1)で表されるジアミノベンゼン化合物を少なくとも 1モル%以上含有するジアミンとテトラカルボン酸及び その誘導体とを反応させ、ポリイミド前躯体とし、これ を閉環させたポリイミド及び該ポリイミド中のジアミノ 残基が酸と塩を形成しているボリイミドに関するもので ある。

# 【化1】

$$\mathbb{E}_{2}^{17} = \frac{\mathbb{E}^{1}}{\mathbb{E}^{3}} + \frac{\mathbb{E}^{3}}{\mathbb{E}^{3}} = 10\mathbb{E}^{10} = \frac{\mathbb{E}^{3}}{\mathbb{E}^{3}} = 10\mathbb{E}_{2}$$
 (1)

(但し、式中 $R^1 \sim R^8$ はそれぞれ独立して水素原子、ア ルキル基、アルコキシ基、スルホン酸基又は置換基を有 していても良いシクロヘキシル基、ビフェニル基、ビシ クロヘキシル基若しくはフェニルシクロヘキシル基であ り、nは3~1000の整数を示す。)

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)

【化1】

$$\Pi_{2}\mathbb{N}\begin{bmatrix} \mathbb{R}^{1} & \mathbb{R}^{2} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{4} \\ \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{4} & \mathbb{R}^{3} & \mathbb{R}^{4} \end{bmatrix} \xrightarrow{\mathbb{R}^{3}} \mathbb{R}^{4}$$

$$(1)$$

(但し、式中のR<sup>1</sup>~R<sup>8</sup>はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アルコキシ基、スルホン酸基又はそれぞれ 置換基を有していても良いシクロペキシル基、ビフェニル基、ビシクロペキシル基若しくはフェニルシクロペキシル 基であり、nは3~1000の整数である。)で表されるジアミノベンゼン化合物。

【請求項2】 一般式(1)中の $R^1 \sim R^8$ はそれぞれ独立して、炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基又は炭素数 $1 \sim 2$ 0のアルコキシ基であり、且つnが3 $\sim 20$ までの整数である請求項1記載のジアミノベンゼン化合物。

【請求項3】 一般式(1)で表されるジアミノベンゼン化合物がハロゲン、ルイス酸、プロトン酸、遷移金属化合物、電解質アニオンから選ばれた少なくとも1種の電子受容性物質と塩を形成している請求項1または2に記載のジアミノベンゼン化合物。

【請求項4】 「記一般式(1)

【化2】

$$H_{2}II \xrightarrow{E^{2}} E^{2} \xrightarrow{E^{2}} NE_{2} \qquad (1)$$

(但し、式中のR¹へR゚はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アルコキシ基、スルホン酸基又はそれぞれ置換基を有していても良いシクロヘキシル基、ビフェニル基、ビシクロヘキシル基若しくはフェニルシクロヘキシル基であり、nは3~1000の整数である。)で表されるジアミノベンゼン化合物を少なくとも1モル%以上有するジアミン成分とテトラカルボン酸及びその誘導体とを反応させ、還元粘度0.5~5.0d1 g(温度30℃のNーメチルビロリドン中、濃度0.5g d1)のボリイミド前駆体とし、これを閉環させたことを特徴とするボリイミド

【請求項5】 一般式(1)中の $R^1 \sim R^2$ はそれぞれ独立して、炭素数 $1 \sim 20$ のアルキル基又は炭素数 $1 \sim 2$ 0のアルコキシ基であり、且つnが3 $\sim 20$ までの整数である請求項4記載のポリイミド。

【請求項6】 一般式(1)で表されるジアミノベンゼン化合物を少なくとも5モル%以上含有する請求項4または5に記載のボリイミド。

【請求項7】 テトラカルボン酸及びその誘導体が、脂環式テトラカルボン酸及びその誘導体である請求項4乃至6のいずれかに記載のポリイミド。

【請求項8】 脂環式テトラカルボン酸及びその誘導体が1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン酸2無水物である請求項7に記載のポリイミド。

【請求項9】 テトラカルボン酸及びその誘導体がヘテロ環テトラカルボン酸である請求項4乃至6のいずれかに記載のポリイミド。

【請求項10】 一般式(1)で表されるジアミンの残基が酸と塩を形成している請求項4乃至9のいずれかに記載のポリイミド。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なジアミンベンゼン化合物及び該化合物を原料として合成されるボリイミドに関するものであり、更に詳しくは工業的に製造容易な導電性高分子であるアニリン誘導体を有するジアミン及び、該化合物を原料化合物の1つとして合成されたボリイミドに関するものである。本発明のジアミンを用いて合成されたボリイミドは、従来知られているボリイミド被膜に比べ低い抵抗値を有することから帯電防止被膜などに有用である。

#### [0002]

【従来の技術】ポリイミド樹脂はテトラカルボン酸二無水物とジアミンの反応によって得られる線状の高分子であり、高引っ張り強度、強靱性を持ち、優れた電気絶縁性と耐薬品性を示す上、耐熱性が優れるという特徴を持っている。

【0003】従って、耐熱性のフィルム、コーティング膜、接着剤、成型用樹脂、積層用樹脂、繊維として使用するのに好適であり、近年これらの特徴を利用して、自動車部品、特殊機械部品、電気電子材料、宇宙航空機材料等への応用が盛んになってきている。特に近年の半導体素子、或いは液晶表示素子分野においては、上記特徴を生かした絶縁膜、緩衝膜、保護膜等或いは液晶表示素子の配向膜として多用されて来ている。

【0004】しかしながら、これらボリイミドの用途によっては、従来のボリイミドは絶縁性が高く、このために静電気を帯びやすかったり、或いは印加された電圧によりボリイミド膜中に電荷が蓄積してしまうことで素子特性上或いは素子製造上で様々な問題が生じる場合があった

【0005】この為、従来からボリイミドがもつ種々の特徴を保ちながら、より低抵抗で帯電の少ない、或いは電荷蓄積の少ないポリイミド樹脂が求められていた。ポリイミドの低抵抗化の方法としては、従来から幾つかの方法がこころみられている。例えばボリイミド中に金属粉、或いは導電性金属酸化物を混入する方法や、イオン系界面活性材を使用する方法などが挙げられる。

【0006】しかしながら、これらの方法では、例えば 均一な塗膜が得られなかったり、透明性が損なわれた り、或いはイオン性不純物が多くなり電子デバイス用途 には適さないなどの問題があった。

【0007】一方、低抵抗なポリマー材料としては、ポリアニリン、ポリピロール、ポリチオフェン等に代表さ

れるいわゆる導電性ボリマーが挙げられる。この様な導 電性ボリマーはアニリン、ピロール、チオフェン又はそ の誘導体をモノマー原料とし酸化剤によって化学酸化重 合によって重合するか、もしくは電気化学的に重合する 手法によって得ることができる。またこのような手法に よって得られた導電性ボリマー材料は、一般にはルイス 酸などの酸をドーピングすることによって高い導電性を 示すことが知られている。このようにして得られて導電 性高分子は、帯電防止剤、電磁波シールド剤などに応用 する事が出来る。

【0008】しかしながら、上記記載の方法で重合された導電性ポリマー材料は、一般に溶剤への溶解性が低いことから、有機溶剤に溶解もしくは分散したワニスを用いたフィルムはもろく機械的強度が小さく強靱な塗膜を得ることが困難であった。更に有機溶剤に溶解した導電性ポリマーであっても多くの場合ゲル化してしまいそのワニスの安定性は極めて悪いものであった。

【0009】即ち、この様ないわゆる導電性ポリマーは、低抵抗であることから、実用上、優れた帯電防止能を有し、また電荷の蓄積等の面でも優れた性能を有する。しかしながら溶液の安定性或いは塗膜性状の面で必ずしも満足できるものではなく、この点が改善された低抵抗ポリマー材料が求められていた。

#### [0010]

【発明が解決しようとする課題】上記のように、従来のボリイミドの絶縁性が高く、このために静電気を帯びやすかったり、或いは印加された電圧によりポリイミド膜中に電荷が蓄積してしまうことで様々な問題が生じる場合があった。この為、従来からボリイミドがもつ種々の特徴を保ちながら、より低抵抗で帯電の少ない、或いは電荷蓄積の少ないボリイミド樹脂が求められていた。

【0011】本発明の目的は、上記の問題が無い、即ち、溶液としては溶解性が高く塗布性、溶液安定性に優れたポリイミド前駆体又はポリイミドのワニスが得られ、またそれから得られるボリイミド塗膜が、均一で耐熱性が高く、且つ低抵抗で高純度なボリイミド膜となるポリイミドの原料である新規なジアミンの提供にある。これによって帯電防止、或いは電荷蓄積の小さいボリイミドフィルム或いは塗膜を形成することが出来る。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題を 解決すべく鋭意検討した結果本発明を完成するに至っ た。即ち、本発明は、一般式(1)

[0013]

【化3】

(但し、式中R<sup>1</sup>~R<sup>2</sup>はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基、アルコキシ基、スルホン酸基又は置換基を有

していても良いシクロヘキシル基、ビフェニル基、ビシクロヘキシル基若しくはフェニルシクロヘキシル基であり、nは3~1000の整数を示す。)で表されるジアミノベンゼン化合物がルイス酸と塩を形成しているジアミノベンゼン化合物に関するものである。

【0014】更に、本発明は前記一般式(1)で表されるジアミノベンゼン化合物を少なくとも1モル%以上含有するジアミンとテトラカルボン酸及びその誘導体とを反応させ、還元粘度が0.05~5.00d1 g(温度30℃のNーメチルピロリドン中、濃度0.5g d1)のボリイミド前駆体とし、これを閉環させたボリイミド及び該ボリイミド中のジアミノ残基が酸と塩を形成しているボリイミドに関するものである。

【0015】即ち、導電性高分子の電気伝導向上、被膜強度向上、ワニス安定を目的に検討した結果、構造が明確なオリゴアニリンが安定した特性を示すことを利用し、更にポリイミド主鎖に対しこのオリゴアニリンをブランチさせたグラフト型ポリマーが 安定した電気的及び機械的特性を示すことが明らかとするに至った。

【0016】以下本発明についてその詳細を説明する。 【0017】

【発明の実施の形態】本発明のジアミノベンゼン化合物 は合成が容易であり、ポリイミド、ボリアミドなどの原料として有用である。

【0018】本発明の一般式(1)で表されるジアミノベンゼン化合物は及びジアミン部、オリゴアニリン部、更にそれらを連結する結合部Aにより構成され、その合成法方は、特に限定されるものではないが、例えば、以下に述べる方法により合成することができる。ジアミンの合成においては、対応する一般式(2)、(3)で示す。

[0019]

【化4】

$$H_2 \mathbb{N} + \underbrace{\mathbb{N}^1 \times \mathbb{N}^2}_{n_2} + \underbrace{\mathbb{N} \mathbb{N} \mathbb{N}_2}_{n_3} + \underbrace{\mathbb{N} \mathbb{N} \mathbb{N}_2}_{n_4}$$
 ( 2.3)

[0020]

【化5】

$$C_2N = \underbrace{\begin{array}{c} R^1 \\ R^2 \\ R^3 \end{array}}_{R^4} \xrightarrow{R^2} I_0M + \underbrace{\begin{array}{c} R^2 \\ R^7 \\ R^7 \end{array}}_{R^7} - NO_2 \qquad (S)$$

ニトロ体もしくはジニトロ体を合成し、更に、通常の方法でニトロ基を還元してアミノ基に変換することが一般的である。

【0021】置換基R<sup>1</sup>からR<sup>8</sup>は一般的には水素であるが、溶剤に対する溶解性を上げるためアルキル基、アルコキシ基、シクロヘキシル基、ビフェニル基、ビシクロヘキシル基、フェニルシクロヘキシル基、スルホン酸基などが適している。例えばアルキル基としては一般的に

はメチル基、エチル基、プロビル基、t-ブチル基等があるが、炭素数としては1から4が一般的であるが、炭素数20までの導入は可能である。

【0022】中間体としてのオリゴアニリンは上記置換基を有する芳香族アミン塩酸塩と芳香族アミンとの脱塩化アンモニウム反応によっても得られる。オリゴアニリン部のnの数は3~1000、好ましくは3~200である。その溶解性を考慮する場合は、3~20が望ましい。

【0023】以上、述べたような製造方法によって得られる前記一般式(1)で表される本発明のジアミノベンゼン化合物は、テトラカルボン酸及びその誘導体との重縮合を行うことにより、主鎖導電性を示すオリゴアニリン誘導体を有するボリイミドを合成することができる。テトラカルボン酸の誘導体とは、テトラカルボン酸ジハライド、テトラカルボン酸2無水物である。

【0024】酸とオリゴアニリンのドープ(塩形成)に関しては、酸としてルイス酸、ブレンステッド酸等を用いることができるが、有機溶剤に溶解させたオリゴアニリンにドーピングする場合は、塩化第一鉄などのルイス酸やカンファスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、スルホサリチル酸のような有機酸が望ましい。

【0025】本発明のポリイミドを得る方法は特に限定されていない。具体的にはテトラカルボン酸及びその誘導体は特に限定されない。

【0026】その具体例を挙げると、ピロメリット酸、 2, 3, 6, 7 ナフタレンテトラカルボン酸、1, 2,5,6-ナフタレンテトラカルボン酸、1,4, 5,8ーナフタレンテトラカルボン酸、3,3',4, 4'-ビフェニルテトラカルボン酸、2,3,3',4 ービフェニルテトラカルボン酸、 ビス (3,4ージカル ボキシフェニル) エーテル、3,3',4,4'ーベン ソフェノンテトラカルボン酸、ビス(3,4ージカルボ キシフェニル) スルホン、ビス(3,4-ジカルボキシ フェニル)メタン、2,2ービス(3,4ージカルボキ シフェニル) プロパン、1、1、1、3、3、3-ヘキ サフルオロ 2,2 ビス(3,4 ジカルボキシフェ ニル)プロバン、ビス(3,4ージカルボキシフェニ ル) ジフェニルシラン、2、3、4、5ーピリジンテト ラカルボン酸、2,6-ビス(3,4-ジカルボキシフ ェニル)ピリジンなどの芳香族テトラカルボン酸及びこ れらの2無水物並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲ ン化物、1,2,3,4-シクロブタンテトラカルボン 酸、1, 2, 3, 4-シクロベンタンテトラカルボン 酸、2,3,5-トリカルボキシシクロペンチル酢酸、 3,4-ジカルボキシ-1,2,3,4-テトラヒドロ - 1 - ナフタレンコハク酸などの脂環式テトラカルボン 酸及びこれら酸2無水物並びにこれらのジカルボン酸ジ 酸ハロゲン化物、1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボ

ン酸などの脂肪族テトラカルボン酸及びこれら2無水物

並びにこれらのジカルボン酸ジ酸ハロゲン化物などが挙 げられる。

【0027】これらテトラカルボン酸及びその誘導体の1種又は2種以上を混合して使用することもできる。【0028】本発明は、テトラカルボン酸及びその誘導体と一般式(1)で表されるジアミノベンゼン化合物(以下、ジアミン(1)と略す)とそれ以外の一般のジアミン(以下一般ジアミンと略す)を共重合することによって側鎖に導電性を有する分子鎖を有するポリイミドとする。従って本発明のボリイミドを得るためには使用されるジアミン成分は、ジアミン(1)を必須成分とする。本発明で用いるジアミン成分中のジアミン(1)の量は特に限定しないが、少なくとも1モル%以上、好ましくは5モル%以上であるが、導電性に注目するなら100モル%が特に好ましい。

【0029】ジアミン(1)以外の一般ジアミンは、一 般にボリイミド合成に使用される一級ジアミンであっ て、特に限定されるものではない。あえて具体例を挙げ れば、pーフェニレンジアミン、mーフェニレンジアミ ン、2、5ージアミノトルエン、2、6ージアミノトル エン、4、4'ージアミノビフェニル、3、3'ージメ チルー4, 4'ージアミノビフェニル、ジアミノジフェ ニルメタン。ジアミノジフェニルエーテル、2,2'ー ジアミノジフェニルプロパン、ビス(3,5-ジエチル -4-アミノフェニル) メタン、ジアミノジフェニルス ルホン、ジアミノベンゾフェノン、ジアミノナフタレ ン、1, 4 ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、 1,4-ビス(4-アミノフェニル)ベンゼン、9,1 0ービス(4-アミノフェニル)アントラセン、1、3 ービス(4ーアミノフェノキシ)ベンゼン、4,4'ー ビス(4-アミノフェノキシ)ジフェニルスルホン、 2, 2-ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニ  $\mathcal{L}$   $\mathcal{L}$  キサフルオロプロパン、2、2-ビス〔4-(4-アミ ノフェノキシ)フェニル」ヘキサフルオロプロバン等の 芳香族ジアミン、ビス (4-アミノシクロヘキシル)メ タン、ビス(4-アミノ 3 メチルシクロヘキシル) メタン等の脂環式ジアミン及びテトラメチレンジアミ ン、ヘキサメチレンジアミン等の脂肪族ジアミン、更に

【0030】 【化6】

(式中、nは1~10の整数を表す)等のジアミノシロキサン等が挙げられる。

【0031】又、これらのジアミンの1種又は2種以上 を混合して使用することもできる。本発明のポリイミド を重合する際に、使用するジアミンの総モル数に対する ジアミン(1)のモル数の割合を調整することにより、 挽水性などのポリイミドの表面特性を改善できる。

【0032】テトラカルボン酸及びその誘導体とジアミン(1)及び一般ジアミンとを反応、重合させポリイミド前駆体とした後、これを閉環イミド化するが、この際用いるテトラカルボン酸及びその誘導体としてはテトラカルボン酸2無水物を用いるのが一般的である。テトラカルボン酸2無水物のモル数とジアミン(1)と一般ジアミンの総モル数との比は0.8から1.2であることが好ましい。通常の重縮合反応同様、このモル比が1に近いほど生成する重合体の重合度は大きくなる。

【0033】 重合度が小さすぎる場合は使用する際ポリイミド膜の強度が不十分となり、重合度が大きすぎるとポリイミド膜形成時の作業性が悪くなる場合がある。

【0034】従って本反応に於ける生成物の重合度は、ポリイミド前駆体溶液の還元粘度換算で0.05~5.00dl g(温度30℃のNーメチルピロリドン中、濃度0.5g d1)とするのが好ましい。

【0035】テトラカルボン酸2無水物と1級ジアミンとを反応、重合させる方法は、特に限定されるものではなく、一般にはN-メチルピロリドン、N,N-ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミド等の有機極性溶媒中に1級ジアミンを溶解し、その溶液中にテトラカルボン酸2無水物を添加、反応させてポリイミド前駆体を合成した後脱水閉環イミド化する方法がとられる。

【0036】テトラカルボン酸2無水物と1級ジアミンとを反応させポリイミド前駆体とする際の反応温度は-20から150℃、好ましくは-5から100℃の任意の温度を選択することができる。

【0037】更に、このポリイミド前駆体を100から400℃で加熱脱水するか、または通常用いられているトリエチルアミン 無水酢酸などのイミド化触媒をもちいて化学的イミド化を行うことにより、ポリイミドとすることができる。

【0038】本発明のポリイミド及び 又はポリイミド 前駆体に対して、ルイス酸等酸をドーピングすることに より、より低抵抗なポリイミド膜を得ることが出来る 本発明のポリイミドにドープする方法及び用いるドーパ ント及びその誘導体は特に限定されるものではない。

【0039】ドーピングは一般には硫酸や塩酸などの無機酸を添加する方法、または有機酸をボリイミド前駆体に添加することで行うことができる。また、塩化第一鉄等を添加する方法もある。ドーピング濃度としてはアニリンオリゴマーの分子量によって異なるが、一般にはアニリンオリゴマー中の窒素原子1個に対して1個以下のドーパントとなる様に添加することが好ましい。更には、塗膜を形成した後、塩酸蒸気にさらしたり、ヨウ素蒸気にさらすことによってドーピングを行うこともできる。

【0040】本発明のボリイミドの塗膜を形成するには 通常ボリイミド前駆体溶液をそのまま基材に塗布し、基 材上で加熱イミド化してボリイミド塗膜を形成すること ができる。この際用いるボリイミド前駆体溶液は、上記 重合溶液をそのまま用いてもよく、又、生成したボリイ ミド前駆体を大量の水、メタノールのごとき貧溶媒中に 投入し、沈殿回収した後、溶媒に再溶解して用いてもよい。

【0041】上記ボリイミド前駆体の希釈溶媒及び/又は沈殿回収したボリイミド前駆体の再溶解溶媒は、ボリイミド前駆体を溶解するものであれば特に限定されない。

【0042】それら溶媒の具体例としては、Nーメチルビロリドン、N, Nージメチルアセトアミド、N, Nージメチルホルムアミド等を挙げることができる。これらは、単独でも混合して使用してもよい。更に、単独では均一溶媒が得られな溶媒であっても、均一溶媒が得られる範囲でその溶媒を加えて使用してもよい。その例としてはエチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトール、アチレングリコール等が挙げられる。

【0043】又、基材上にボリイミド塗膜を形成させる場合、ボリイミド膜と基材の密着性を更に向上させる目的で、得られたボリイミド溶液にカップリング剤等の添加剤を加えることはもちろん好ましい。

【0044】また、加熱イミド化させる温度は100~400℃の任意の温度を採用できるが、特に150~350℃の範囲が好ましい。

【0045】一方、本発明のポリイミドが溶媒に溶解する場合には、テトラカルボン酸2無水物と一級ジアミンを反応させて得られたポリイミド前駆体を溶液中でイミド化し、ボリイミド溶液とすることができる。溶液中でポリイミド前駆体をボリイミドに転化する場合には、通常は加熱により脱水閉環させる方法が採用される。この加熱脱水による閉環温度は、150~350℃、好ましくは120~250℃の任意の温度を選択できる。

【0046】又、ポリイミド前駆体をボリイミドに転化する他の方法としては、公知の脱水閉環触媒を使用して化学的に閉環することもできる。このようにして得られたポリイミド溶液はそのまま使用することもでき、又メタノール、エタノール等の貧溶媒に沈殿させ単離した後、適当な溶媒に再溶解させて使用することもできる。再溶解させる溶媒は、得られたポリイミドを溶解させる。ものであれば特に限定されないが、その例としては2ービロリドン、Nーメチルビロリドン、Nーエチルビロリドン、Nービニルピロリドン、Nージメチルアセトアミド、N・Nージメチルホルムアミド、アーブチルラクトンなどが挙げられる。その他、単独ではポリイミドを溶解させない溶媒であっても溶解性を損なわない範囲であれば上記溶媒に加えてもかまわない。その例として

はエチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、エチルカルビ トール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセ テート、エチレングリコール等が挙げられる。

【0047】又、基材上にポリイミド塗膜を形成させる場合、ポリイミド膜と基材の密着性を更に向上させる目的で、得られたポリイミド溶液にカップリング剤等の添加剤を加えることはもちろん好ましい。

【0048】この溶液を基材上に塗布し、溶媒を蒸発させることにより基材上にポリイミド塗膜を形成させることができる。この際の温度は溶媒が蒸発すればよく、通常は80から150℃で十分である。

【0049】また本発明のポリイミドを形成する際の塗布方法としてはディップ法、スピンコート法、転写印刷法、ロールコート、刷毛塗りなどが挙げられるが、特に限定されるものではない。

#### [0050]

【実施例】以下に実施例を示し、本発明を更に詳細に説明するがこれに限定されるものではない。

#### 実施例1

(4-アミノフェニル) (4-((4-アミノフェニル) アミノ) フェニル) アミンの合成

以下の様に2行程で合成した

【0051】 【化7】

 $200\,\mathrm{m}\,14$ つ口フラスコに4, 4 ージアミノジフェニルアミン1.  $99\,\mathrm{g}$  (0.  $01\,\mathrm{m}\,\mathrm{o}\,1$ )、 $\mathrm{p}$ ーニトロ沃化ベンゼン3.  $99\,\mathrm{g}$  (0.  $016\,\mathrm{m}\,\mathrm{o}\,1$ )、 $\mathrm{C}\,\mathrm{u}$  2.  $48\,\mathrm{g}$  (0.  $04\,\mathrm{m}\,\mathrm{o}\,1$ )を加え、これに $\mathrm{N}$ ,  $\mathrm{N}$ ージメチルホルムアミド $30\,\mathrm{g}$ を添加し $110\,\mathrm{C}$ 、窒素雰囲気下 $24\,\mathrm{e}$ 間攪拌し反応させた。反応終了後、未反応物を沪別した後に沪液の溶剤を乾固させシリカゲルクロマトにより目的物を $1.2\,\mathrm{g}$ を抽出した。収率 $37\,\mathrm{o}$ 。、 $\mathrm{I}$  R、 $\mathrm{M}\,\mathrm{ASS}$ スペクトルによって、この粉末は目的とする( $4\,\mathrm{P}$ ミノフェニル)(4 (4 ニトロフェニル)アミノ)フェニル)アミンであることが確認された

IR:  $3350\,\mathrm{c\,m^{-1}}$  ( $\nu\,\mathrm{NH}$ )、 $1550\,\mathrm{c\,m^{-1}}$  ( $\nu\,\mathrm{NO}$ )、 $1370\,\mathrm{c\,m^{-1}}$  ( $\nu\,\mathrm{NO}$ )、 $1320\,\mathrm{c\,m^{-1}}$  ( $\nu\,\mathrm{CN}$ )、 $820\,\mathrm{c\,m^{-1}}$  (1.4 - ジ置換ベンゼン)

MS: 320

さらにジオキサンを溶媒に用い、得られたニトロ体の8wt%のPd-Cにより60でで還元し目的物であるジアミンを得た。得られたジアミンをジオキサンにより再

結晶し目的物0.95gで得た。IR、MASSスペクトルによって、この粉末は目的とする(4ーアミノフェニル)(4ー((4ーアミノフェニル)アミノ)フェニル)アミン確認された。

IR: 3350 c m<sup>-1</sup> (νNH)、1320 c m<sup>-1</sup> (ν CN)、820 c m<sup>-1</sup> (1, 4-ジ置換ベンゼン): MS: 292

#### 実施例2

(4-アミノフェニル)(4 ((4 ((4-アミノフェニル)アミノ)フェニル)アミノ)アミノ)アミノ)アミン の合成

以下の様に2行程で合成した。

[0052]

【化8】

200m14つロフラスコに4,4'ージアミノジフェ ニルアミン1.14g(5.72mmol)、p-ニト ロ沃化ベンゼン4.27g(17.26mmol)、C u1.45g(22.88mmol)を加え、これに N、Nージメチルホルムアミド30gを添加し110 で、窒素雰囲気下24時間攪拌し反応させた。反応終了 後、未反応物を沪別した後に沪液の溶剤を乾固させシリ カゲルクロマトにより目的物を0.64gを抽出した。 収率25%。IR、MASSスペクトルによって、この 粉末は目的とする(4-((4-アミノフェニル)アミ ノ)フェニル)(4-((4-ニトロフェニル)アミ ノ)フェニル)アミンであることが確認された。  $IR: 3350 \, \text{cm}^{-1} \, (\nu \, \text{NH}) \, , \, 1550 \, \text{cm}^{-1} \, (\nu \, \text{NH}) \,$ NO),  $1370 \,\mathrm{cm}^{-1} (\nu \,\mathrm{NO})$ ,  $1320 \,\mathrm{cm}$ 1 (νCN)、820cm<sup>1</sup>(1,4-ジ置換ベンゼ ン)

MS: 441

さらにジオキサンを溶媒に用い、得られたニトロ体の8 w t %のP d -C により6 O  $^{\circ}$  で還元し目的物であるジアミンを得た。 得られたジアミンをジオキサンにより再結晶し目的物0. 95 g  $^{\circ}$  得た。 IR、MASSスペクトルによって、この粉末は目的とする(4 - アミノフェニル)(4 - ((4 - (4 - アミノフェニル)アミノ)フェニル)アミノ)フェニル)アミノ

 $IR: 3350 c m^{-1} (\nu NH)$ 、 $1320 c m^{-1} (\nu NH)$ 、 $820 c m^{-1} (1, 4-ジ 遺換ベンゼン): MS: 381$ 

#### 実施例3

 ル) アミノ) フェニル) アミン の合成: 以下の様に4行程で合成した。 【0053】 【化9】

先ず実施例2に従い化合物(4-rミノフェニル)(4-(4-r)ミノフェニル)アミノ)フェニル)アミン を合成する。これを200m 14つロフラスコに2.1 8g(5.72mmo1)、p-ニトロ沃化ベンゼン 4.27g(17.26mmo1)、0u1.45g(22.88mmo1) を加え、これにN,N'ジメチルホルムアミド30gを添加し110 で、窒素雰囲気下 24時間攪拌し反応させた。反応終了後、未反応物を下別した後に沪液の溶剤を乾固させシリカゲルクロマトにより目的物を0.64gを抽出した。収率25% 1R、MASSスペクトルによって、この粉末は目的とする(4-(4-ニトロフェニル)アミノ)フェニル)(4-(4-1、4-1 、4-1 、4-1、4-1 4-1 、4-1 、4-1 4

IR: 3350cm<sup>-1</sup> (レNH)、1550cm<sup>-1</sup> (レNO)、1370cm<sup>-1</sup> (レNO)、1320cm<sup>-1</sup> (レCN)、820cm<sup>-1</sup> (1, 4-ジ置換ベンゼン)

MS: 432

さらにジオキサンを溶媒に用い、得られたニトロ体の8 wt%のPd-Cにより60Cで還元し目的物であるジアミンを得た。得られたジアミンをジオキサンにより再結晶し目的物0. 95gで得た。IR、MASSスペクトルによって、この粉末は目的とする(4-Pミノフェニル)(4-((4-((4-((4-Pミノ)フェニル)アミノ)フェニル)アミノ)フェニル)アミノ)フェニル)アミノ)フェニル)アミノ)フェニル)アミノ)フェニル)アミノ)フェニル)アミノ)フェニル)アミノ)フェニル)アミンであることが確認された。

 $1R:3350\,c\,m^{-1}$  ( $\nu\,NH$ )、 $1320\,c\,m^{-1}$  ( $\nu\,NH$ )、 $820\,c\,m^{-1}$  (1,4-ジ置換ベンゼン):

MS:402

#### 実施例4

ポリイミドの合成

実施例1で得られた(4-アミノフェニル)(4-((4-アミノフェニル)アミノ)フェニル)アミンの 2.28g(0.0078mol)をNーメチルピロリ ドン25.22gに溶解させ、4.9~ジオキサトリシ クロ [ 5. 3. 0. 0. <2, 6 ▷ ] デ カン1. 45 g ( 0. 00741 m o I ) を添加して室温で24時間 重締合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調製した。 【 0054 】 得られたポリイミド前駆体の還元粘度は 0. 63d 1 g ( 0. 5 w%、25℃) であった. 【 0055 】この溶液をガラス基板にコートし250℃ 1時間加熱処理して均一なポリイミド塗膜を形成させ

1時間加熱処理して均一なボリイミド塗膜を形成させた。得られた塗膜のIR測定を行い、アニリンオリゴマーを含有するボリイミドであることを確認した。

IR:3350cm<sup>-1</sup> (νNH)、1320cm<sup>-1</sup> (ν CN)、1220cm<sup>-1</sup> (νCO)、820cm <sup>-1</sup> (1,4-ジ置換ベンゼン)、740cm<sup>-1</sup> (モノ置 換ベンゼン)

また、得られたボリイミド前駆体溶液を電極付きガラス 基板上にスピンコートし80℃のホットプレート上で乾燥後、250℃ 60分焼成してポリイミド膜を形成した。この塗膜上にアルミ電極を蒸着し、体積個有抵抗を 測定したところ1018 Ωcm代を示した。

#### 実施例5

ポリイミドの合成

実施例2で得られた(4-アミノフェニル)(4-(4-(4-(4-アミノフェニル)アミノ)フェニル)アミノ)フェニル)アミンの2.97g(0.0078mo1)をNーメチルピロリドン25.22gに溶解させ、4.9-ジオキサトリシクロ [5.3.0.0. < 2.6 ] デ カン1.45g(0.00741mo1)を添加して室温で24時間重縮合反応を行い、ポリイミド前駆体溶液を調製した

【0056】得られたポリイミド前駆体の還元粘度は 0.58d1 g(0.5w%、25℃)であった。

【0057】この溶液をガラス基板にコートし250℃ 1時間加熱処理して均一なポリイミド塗膜を形成させた。得られた塗膜の1R測定を行い、アニリンオリゴマーを含有するポリイミドであることを確認した。

1R:3350cm<sup>-1</sup> (νNH)、1320cm<sup>-1</sup> (ν CN)、1220cm<sup>-1</sup> (νCO)、820cm <sup>-1</sup> (1,4-ジ置換ベンゼン)、740cm<sup>-1</sup> (モノ置 換ベンゼン)

また、得られたボリイミド前駆体溶液を電極付きガラス 基板上にスピンコートし80℃のホットプレート上で乾燥後、 $250℃ 60分焼成してポリイミド膜を形成した。この塗膜上にアルミ電極を蒸着し、体積個有抵抗を測定したところ<math>10^{12}$ Ωcm台を示した。

### 実施例6

ポリイミドの合成

 シクロ [5.3.0.0.<2,6>] デ カン1.4 5g(0.00741mol) を添加して室温で24時間重縮合反応を行い、ポリイミド前躯体溶液を調製した。

【0058】得られたポリイミド前駆体の還元粘度は 0.58dl g(0.5w%、25℃)であった。 【0059】この溶液をガラス基板にコートし250℃

1時間加熱処理して均一なポリイミド塗膜を形成させた。得られた塗膜のIR測定を行い、アニリンオリゴマーを含有するボリイミドであることを確認した。 $IR: 3350\,\mathrm{c\,m^{-1}}\,(\nu\mathrm{NH})$ 、 $1320\,\mathrm{c\,m^{-1}}\,(\nu\mathrm{CO})$ 、 $820\,\mathrm{c\,m^{-1}}\,(1,4-)$ 置換ベンゼン)、 $740\,\mathrm{c\,m^{-1}}\,($ モノ置換ベンゼン)

また、得られたポリイミド前駆体溶液を電極付きガラス 基板上にスピンコートし80  $\mathbb{C}$  のホットプレート上で乾燥後、250  $\mathbb{C}$  60分焼成してポリイミド膜を形成した。この塗膜上にアルミ電極を蒸着し、体積個有抵抗を測定したところ $10^{10}$   $\Omega$   $\mathbb{C}$  m台を示した。

比較例 1 一

4、9ージオキサトリシクロ [5.3.0.0.<2,6>] デカン1.45g(0.0047mo1)をm-フェニレンジアミン0.84g(0.0078g)添加して室温で24時間重縮合反応を行い、ボリイミド前駆体 体溶液を調整した。得られたボリイミド前駆体の還元粘度は1.10d1g(0.5w%、25 $^{\circ}$ C)であった。この溶液をガラス基板にコートし250 $^{\circ}$ C1時間加熱処理して均一なボリイミド塗膜を形成させた。得られた塗膜の IR 測定を行い、アニリンオリゴマーを含有するポリイミドであることを確認した。

IR:  $3350 \, \mathrm{cm^{-1}}$  ( $\nu \, \mathrm{NH}$ ),  $1550 \, \mathrm{cm^{-1}}$  ( $\nu \, \mathrm{NO}$ ),  $1370 \, \mathrm{cm^{-1}}$  ( $\nu \, \mathrm{NO}$ ),  $1320 \, \mathrm{cm^{-1}}$  ( $\nu \, \mathrm{CN}$ ),  $1220 \, \mathrm{cm^{-1}}$  ( $\nu \, \mathrm{CO}$ ),  $820 \, \mathrm{cm^{-1}}$ 

-1 (1, 4-ジ置換ベンゼン)、740cm-1 (モノ置 換ベンゼン)

MS:442

【0060】また、得られたポリイミド前駆体溶液を電極付きガラス基板上にスピンコートし80℃のホットプレート上で乾燥後、250℃ 60分焼成してポリイミド膜を形成した。この塗膜上にアルミ電極を蒸着し、体積個有抵抗を測定したところ1016Ωcm台を示した。実施例7

(ルイス酸ドーピングに伴う電気伝導度測定)以下に示すジアミン化合物にルイス酸として塩化鉄をドーピングし、その電気伝導度を測定した。結果を表1に示す。

[0061]

【化10】

【0062】 【表1】表1

#### n 体積固有抵抗値(Ωcm)

 $2 - 7 \times 10^{13}$ 

 $3 2 \times 10^{12}$ 

 $4 6 \times 10^{10}$ 

## [0063]

【発明の効果】本発明のジアミノベンゼン化合物は合成が容易であり、これを原料の一つとして耐熱性、被膜強度、塗膜性状に優れ且つ帯電防止性或いは低電荷蓄積性を有するポリイミドが得られる。このようなポリイミドは各種電子デバイス用コート剤とし有用である。

#### フロントページの続き

Fターム(参考) 4H006 AA01 AB46 AC11 AC24 AC51 AC52 BB15 BB20 BU46 4J043 PA02 PA04 PA19 PC015 QB23 QB26 QB31 RA06 RA35 SA42 SA43 SA44 SA46 SA47 SA72 SA82 SB01 TA14 TA22 TA26 TB01 UA022 UA032 UA041 UA121 UA122 UA131 UA132 UA141 UA151 UA161 UA171 UA181 UA222 UA252 UA261 UA262 UA362 UA632 UA662 UA682 UA761 UB011 UB012 UB021 UB022 UB061 UB062 UB121 UB122 UB131 UB151 UB152 UB241 UB301 UB302 UB312 UB351 UB401 UB402 VA011 VA021 VA022 VA031 VA041 VA051 VA061 VA062 VA081 VA091 WA07 YA06 YA08 YB05 YB13 YB18 ZB11